SHARP

仕 様書番号 Spec No.	OP02924			
	年月			

日

殿

光ファイバ送信器 Fiber-optic for digital audio nterfa <u>GP1FM513TZ</u> 様 ation



			GPUT CHATZ 12
	品 名	光ファイバ送信器	NR.
	Product name:	Fiber-optic for digital audio inte	erface
	形 名		
	Model No. :	GP1FM513TZ	
弊社に無断 These speci	で複製しないようにお願 ification sheets include п	内容も含まれていますので、取り扱いには い申し上げます。 naterials protected under copyright of Sh nyone to reproduce them without Sharp'	は充分ご注意頂くと共に、本仕様書の内容を harp Corporation ("Sharp").
なお、本仕 た本製品の	後書記載の絶対最大定構 使用に関する損害に関し	各や使用上の注意事項等を逸脱した本製 して、弊社はその責を負いません。	事項及び以下の注意点を遵守願います。 品の使用、あるいは、以下の注意点を逸脱し and instructions for use outlined in these
specification from use of	n sheets, as well as the p	recautions mentioned below. Sharp assum not comply with the absolute maximum n	nes no responsibility for any damage resulting ratings and the instructions included in these
	原則として下記の用途は	こ使用する目的で製造された製品です。 n the following application areas ;	
)・ ① 〕 」	OA機器 OA equipment ff信機器[端末] Telecom f作機器 Tooling machin	・AV機器 Audio Visual equipment munication equipment (Terminal) es ・電算機 Computers	・家電製品 Home appliances ・計測機器 Measuring equipment ・遊技機 Amusement equipment 等 etc.
If the use o	f the product in the above		それぞれ該当する注意点を遵守願います。 ed in paragraphs ② or ③, Please be sure to
頼性およ		フェールセーフ設計や、冗長設計の措置な	製品を使用される場合は、これらの機器の信 を講じる等、システム・機器全体の安全設計に
and equip	oment, should be taken to		dering the safety design of the overall system product is used for equipment which demands
T ・交	Transportation control an 通信号機 Traffic signal	、自動車等)の制御と各種安全性にかれ ad safety equipment (aircraft, train, autor s ・ガス漏れ検知遮断機 Gas leakage se d security equipment ・各種安全	
		、信頼性・安全性が必要とされる以下の用 equipment which require extremely high	l途にはご使用にならないで下さい。 reliability and safety in function and precision,
	宇宙機器 Space equipm 原子力制御機器 Nuclea 療機器(人命に拘わるも	ent ・通信機器[幹線] Telecom r power control equipment の)Medical equipment 等 etc.	umunication equipment(for trunk lines)
④上記の① Please co),②,③のいずれかに該言 ontact and consult with a	当するか疑義のある場合は、弊社販売窓	
〇本製品にな		たら事前に弊社販売窓口までご連絡頂き Sharp sales representative for any question	
		······································	

1. 適用範囲 Application



本仕様書は、ディジタル・オーディオ・インターフェイス用シャッター付き光ファインデータリンク送信ユニット GP1FM513TZの外形及び特性について適用する。

This specification applied to the outline and characteristics of the fiber-optic transmitter unit with shutter GP1FM513TZ for digital audio interface.

2. 外形 Outline

別図 <u>CY11268i02</u> による。 Refer to the attached drawing No. CY11268i02.

- 3. 定格および特性 Ratings and characteristics
 - 別紙による。 Refer to the attached sheet, Page 4 to 7.
- 4. 信頼性 Reliability

別紙による。 Refer to the attached sheet, Page 8.

5. 出荷検査 Outgoing inspection

別紙による。 Refer to the attached sheet, Page 9.

- 6. 補足事項 Supplements
 - 6.1 包装仕様 Packing specification

別紙による。 Refer to the attached sheet, Page 11.

- 6.2 標準受信器はシャープGP1FM513RZまたは同等の性能を有するもの、および、標準光ファイバケーブルはシャープ GP1C331(APF、1m)、または、同等の性能を有するものを使用する。
 To evaluate the characteristics, the Sharp GP1FM513RZ or its equivalent receiver shall be used as the standard receiver and the Sharp GP1C331(APF, 1m) or its equivalent fiber optic cable shall be used as the standard fiber optic cable.
- 6.3 本製品は、耐電磁波/耐重荷電粒子線に対する設計はされていません。 This product is not designed to protect against electromagnetic waves or heavily charged electric particles.

6.4 オゾン層破壊化学物質の有無

①本製品には下記化学物質を含有しておりません。
 ②本製品には製造工程において下記化学物質を使用しておりません。
 This product shall not contain the following materials. Also, the following materials shall not be used in the production process for this product.
 規制対象物質: CFC_s・ハロン・四塩化炭素・1-1-1トリクロロエタン(メチルクロロホルム)
 Materials for ODS: CFC_s, Halon, Carbon tetrachloride, 1.1.1-Trichloroethane (Methylchloroform)

- 6.5 製品質量: 2g(参考値) Product mass: Approx. 2g
- 7. 使用上の注意事項 Notes

別紙による。 Refer to the attached sheet, Page 10.



3. 定格および特性 Ratings and Characteristics

SPIFMS 412

3.1 絶対最大定格 Absolute maximum ratings

		r		
項目	記号	定格值	単位	備考
Parameter	Symbol	Rating	Unit	Remark
電源電圧	Vcc	$-0.5 \sim 7.0$	v	
Supply voltage				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
入力電圧	Vin	$-0.5 \sim Vcc+0.5$	v	
Input voltage			•	
動作温度	Topr	$-20 \sim 70$	°C	
Operating temperature				
保存温度	Tstg	$-30 \sim 80$	l °C	
Storage temperature	1308			
はんだ温度		000	°C	5s/回を2回までとする。
Soldering temperature	Tsol	260		5s/time up to 2 times

3.2 推奨動作条件 Recommended operating conditions

項 目 Parameter	記 号 Symbol	MIN	TYP	MAX	単 位 Unit	備 考 Remark
動作電源電圧 Supply voltage	Vcc	4.75	5.0	5.25	v	
動作伝送速度 Operating transfer rate	Т			13.2	Mb/s	NRZ 信号、duty50% NRZ signal,duty 50%

3.3 電気的光学的特性 Electro-optical characteristics

(Vcc=5.0V, Ta=25℃) ・項目 最小 標準 最大 単位 記号 測定条件 No. MAX. Unit TYP. Parameter Symbol Conditions MIN. 1 ピーク発光波長 630 660 690 nm λp Peak emission wavelength 測定方法 3.4.1 項参照 2 ファイバ結合光出力 Output optical Measuring method Refer to 3.4.1 -21 -18 -15 dBm power Pc couple into fiber 3 測定方法 3.4.2 項参照 消費電流 lcc ____ 8 13 mА Measuring method Refer to 3.4.2 Supply current 高レベル入力電圧 4 v ViH 3.8 ____ _ High level input voltage 5 低レベル入力電圧 ViL ____ ____ 1.3 v Low level input voltage 6 L→H遅延時間 測定方法 3.4.3 項参照 180 tpLH ----_ ns L→H delay time Measuring method Refer to 3.4.3 H→L遅延時間 7 tpHL -----____ 180 ns H→L delay time 8 パルス幅ひずみ ____ +15 -15 Δtw ns Pulse width distortion 9 ジッター Δtj _ 1 15 ns Jitter

3.4 測定方法 Measuring method



3.4.1 ファイバ結合光出力測定方法

Fiber coupling light output measuring method



注記 Notes

- (1) Vcc = 5.0 V (動作状態)
 - Vcc=5.0V (State of operating)
- (2) 標準ファイバケーブルを束ねる場合は直径 D=10cm 以上のループ状にすること。
 (標準ファイバケーブルは別途定める。)
 To bundle up the standard fiber optic cable, make it into a loop with the diameter D=10cm or more.
- (The standard fiber optic cable will be specified elsewhere.) 3.4.2 入力電圧および消費電流測定方法 Input voltage and s

電流測定方法 Input voltage and supply current measuring method



入力条件及び判定方法

Input conditions and judgment method

No.	入力条件	判定方法			
	Input conditions	Judgment method			
1	Vin=3.8V 以上	-21≦Pc≦-15dBm,lcc=13mA以下			
	Vin=3.8V or more	$-21 \leq Pc \leq -15 dBm, Icc = 13mA \text{ or less}$			
2	Vin=1.3V 以下	Pc≦-36dBm,Icc=13mA以下			
	Vin=1.3V or less	Pc≦-36dBm,lcc=13mA or less			

注記 Notes

(1) Vcc = 5.0 V (動作状態)

Vcc=5.0V (State of operating)



3.4.3 パルス応答及びジッター測定方法 Measuring method of pulse response and Jitter



注記 Notes

(1) 波形書き込み時間は4sとする。ただし、輝度を上げすぎ波形にじみを生じさせないこと。 The wave form write time shall be 4s. But do not allow the wave form to be distorted by increasing the brightness too much.

(2) Vcc=5.0V(動作状態)

Vcc=5.0V(State of operating)

(3) オシロスコープ用プローブは 1MΩ以上、10pF 以下のプローブを使用すること。 The probe for the oscilloscope must be more than 1MΩ and or less 10pF.



3.5 機械的特性 Mechanical characteristics

一機械的特性 Mechanica		12 111				
項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
Parameter	Symbol			MAX.	Unit	Condition
	bymoor					GP1C331 使用時の初期値
結合力、離脱力						
Insertion force,	_	6	I —	40	N	Initial value when
		Ū				GP1C331 is used
Withdrawal force					L	



4. 信頼性 Reliability

製品の信頼性については、下記内容を満足するものとする。 The reliability of products shall satisfy items listed below.

信頼水準 Confidence level :90%

		信頼水平 Co LTPD	:10 また	は20
No.	試験 項目 Test ltems	試験条件 Test Conditions	故障判定条件 Failure Judgment Criteria	供試数(n) <u>Samples(n)</u> 故障数(C) Defective(C)
1	高温高湿保存 High temp. and high humidity storage	Ta = 40℃、 90%RH、 500h	3.3項 No.2~9 に 示す各特性値の 故障判定基準を	n = 22, C = 0
2	高温保存 High temp. storage	Ta = 80°C、 500h	下記に示す。 Failure judgment criteria of each	n = 22, C = 0
3	低温保存 Low temp. storage	$Ta = -30^{\circ}C$, 500h	characteristics given in 3.3 No. 2 to 9 must be with the following range.	n = 22, C = 0
4	温度サイクル Temperature cycling	Ta = -30°C(30min)~+80°C(30min) 20 サイクル 20 cycles test	No. 3 ~ 7, 9 L×0.8 以下	n = 22, C = 0
5	高温動作寿命 High temp operation life	Ta = 60℃、Vcc = 5V 通電、 500h Applying	U×1.2 以上 L×0.8 or less U×1.2 or more	n = 22, C = 0
6	はんだ耐熱性 Soldering heat	Ta = 260℃、5 s/2 回 times	No. 2 L×1.2以下 U×0.8以上	n = 11, C = 0
7	端子引っ張り Terminal strength(Tension)	荷重 5N、 30 s/各端子 Weight each terminal	L×1.2 or less U×0.8 or more No. 8	n = 11, C = 0
8	端子折り曲げ Terminal strength (Bending)	荷重 2.5N、0° → 90° → 0° Weight 折り曲げ2回 2 times/each terminal	L×1.2 以下 U×1.2 以上 L×1.2 or less	n = 11, C = 0
9	衝撃 Shock	加速度 1000m/s ² 、パルス幅 6ms Pulse width X, Y, Z 各 3 回 X, Y, Z/3 times each	U×1.2 or more U: 規格上限値	n = 11, C = 0
10	振動 Vibration	周波数範囲 10~55 Hz/掃引 1min Frequency range Hz/sweep 全振幅 1.5mm、X,Y,Z 方向 各 2h Overall amplitude: 1.5mm, X, Y, Z/2h each	Upper specification limit L: 規格下限值 Lower specification limit	n = 11, C = 0
11	繰り返し動作 Repeated operation	500回 times (光ファイバケーブル GP1C331 を使用する) (fiber optic cable GP1C331 used)	結合力 ≦40N Insertion force 4N≦ 離脱力 Withdrawal force 40N≧ 離脱力 Withdrawal force	n = 11, C = 0
12	シャッター部開閉繰 り返し動作 Repeat open/close operation of shutter	1000 回 times (光ファイバケーブル GP1C331 を使用する) (fiber optic cable GP1C331 used)	*1	n = 11, C = 0

※1 シャッター部開閉機能に支障無き事。シャッター部の破損無き事。 Shutter open/close function shall be no trouble. Shutter shall be no damage.

4.1 測定条件 Measuring conditions

上記 1~6 項については試験後、常温常湿中に 2h 放置後、特性を測定する。 In the test 1 to 6 above, to measure the characteristics, leave 2h at normal temperature and humidity after being tested.

SPIFM5 9/2

- 5. 出荷検査 Outgoing inspection
 - 5.1 検査ロット Inspection lot 納入ロット毎に検査するものとする。
 Inspection shall be carried out per each delivery lot.
 - 5.2 検査項目 Inspection method

抜き取り方法は、ISO2859ナミ水準検査-II、1回抜き取り方式を採用する。 A single sampling plan, normal inspection level II based on ISO2859 shall be adopted.

項目		検 査 内 容	AQL(%) .
Parameter	Parameter Inspection items		
	1	3. 3項 No.2~9 での電気的光学的特性を満足すること。 Satisfies electro-optical characteristics in parameter 3.3 (No2 to 9).	
重欠点 Major defect	2	リード端子の断線、ケース端子の破損、及び PWB 挿入に 支障となる異物の付着がないこと。 It should have no disconnection of lead terminal and case terminal. It should have no dust and solder that would hinder PCB insertion. コネクタ嵌合部に光ファイバーケーブル挿入時、	0.4
	3	支障となる異物の付着がないこと。 Free from foreign matter on the jack junction portion that would hinder plug insertion.	
軽 欠 点 Minor defect	1	ケース及びリード端子の変形(2項の外形寸法を満足すること。) Deformation of case and lead terminal (Satisfying outline dimensions of parameter 2) 刻印 (2項の刻印の判読が可能で所定の位置に行われていること。) Stamp (It should be possible to read stamp of parameter 2.	1.5
L		Stamp should be indicated at fixed position.)	

1FM5137

7. 注意事項 Notes

 (1) 電源ラインの安定化 Steadiness of power supply line バイパスコンデンサ(0.1 μ F)を GP1FM513TZ ユニットリード端子より7mm 以内の位置に接続して下さい。 また、近くに 4.7 μ F のコンデンサを電源ラインに接続して下さい。

Connect a by-pass capacitor $(0.1 \,\mu \,\text{F})$ of one piece per one element close to the GP1FM513TZ within 7mm of the unit lead terminal. (And connect a 4.7 μ F capacitor of one piece per one element across the power supply line.)

(2) はんだ付け条件 Soldering condition

はんだ付け温度 260℃以下、5s 以内の条件で 2 回以内に収めて下さい。 (はんだ付け個所は、リード端子根元から 1.6mm 以上離れた部分とする。) No more than two times of less than 5 seconds each at soldering temperatures not exceeding 260℃. (Solder at a position more than 1.6mm away from the base of the lead terminal.)

(3) コネクタ嵌合部へのゴミ、ホコリ等の侵入について About getting dirt and dust in the connector coupling portion コネクタ嵌合部にゴミ、ホコリ等が侵入した場合、シャッター部を開いた状態でブロアー等を使用してゴミ、ホコリを取り除い て下さい。また、コネクタ嵌合部に硬い棒状の物を挿入しないで下さい。内部デバイスが傷つき特性が劣化する場合があり ます。

Dirt and dust in the connector coupling portion. if any, must be blown off by a blower opening with shutter portion. Do not insert any rigid rod-like object into the connector junction.

The device inside might get damaged resulting deteriorated characteristics.

(4) 洗浄について Cleaning

洗浄を実施する場合は、浸漬を伴う洗浄は行わないで下さい。コネクタ嵌合部に溶剤が入り込み特性が劣化する場合があ ります。なお、やむを得ずフラックスを除去する場合、ハケ洗浄等により下記に示す溶剤のみ使用しフラックス除去を実施し て下さい。 溶剤:イソプロピルアルコール、メチルアルコール

Do not immerse when cleaning. The solvent would get into the connector coupling portion resulting deteriorated characteristics.

Should it be necessary to remove the flux, use one of the following solvents only to be applied with a brush. Solvent: Isopropyl alcohol, Methyl alcohol

(5) 組み立て工程における接地 Ground during assembling

IC の静電破壊を避けるため組み立て工程における人体、はんだごての接地を行ってください。また、組み立て工程前は出来る限り端子に触れないで下さい。

The human body and the soldering rod must be grounded against the static breakdown of the IC during assembling. Avoid as much as possible touching the IC terminals before assembling.

(6) 製品の固定 Assembly of the device

板金の端子は必ずプリント基板にはんだ付けして固定して下さい。また、板金は導電性ですので、板金がプリント基板に接触する部分には、配線のためのランド、パターン等を配置しないで下さい。

Please fix this device with soldering the metal sheet in PCB. And do not lay the PCB pattern or land for wiring where the metal sheet contacts the PCB.

(7) 入力信号 Input signal

本送信器への入力信号は、EIAJ 規格 CP-1201 に準拠したものとして下さい。EIAJ 規格 CP-1201 に準拠していない信号を 入力した場合、受信側ユニットに正常に信号を伝送できない場合があります。

This transmitter is designed intentionally based upon the signal transmission which is defined by the digital audio interface standard; CP1201.

When signal out of EIAJ standard CP-1201 is inputted to this transmitter, there are cases that this transmitter can not translate normally signal to receiving unit.

(8) 基板への固定足形状 Fixing pin

基板への固定足形状が本送信器と異なる弊社製品がありますので、本送信機をご使用の際には、取り付け穴参考図を 十分にご確認の上ご使用下さい。

We have SHARP's products which the shape of fixing pin to PCB is different from this transmitter. So, please understand that example of mounting drawing for this transmitter.

(9) コネクタ嵌合部の変形について Deformation of connector coupling portion

本送信器のコネクタ嵌合部に、コネクタ嵌合部が変形するような無理な力を加えないで下さい。シャッター部が正常に開閉しなくなる恐れがあります。

Please take care for force provided to connector coupling portion of this transmitter, such as deformation of connector coupling portion. Because there are cases that shutter window can't open and shut in normally.

(10) コネクタ嵌合部へのフラックス浸入について About getting the solvent into connector coupling portion 本送信器のコネクタ嵌合部に、フラックスを浸入させないで下さい。特性の劣化やシャッターが正常に開閉しなくなる恐れ があります。

Please do not get the solvent into connector coupling portion of this transmitter. Because there are cases that the characteristics deteriorated and the shutter window can't open and shut in normally.





R1FM513T2



包装方法 Packaging method

- 製品 50 個 (GP1FM513TZ:50 個)をスリーブに収納し両端をストッパーでとめる。(Fig. 1)
 Products of appointed quantity shall be packaged in a sleeve and both of sleeve edge shall be fixed by stopper. (GP1FM513TZ: 50 pcs.)
- (2) 上記(1)のもの 20 組を外装ケースに収納する。(Fig. 2)
 20 sleeves shall be packaged in a packing case.
- (3) 外装ケースをクラフトテープで封じ機種名、数量、検査日付を記入する。(Fig. 3)
 (1包装あたり GP1FM513TZ: 1000 個入り)
 Fix the packing case by kraft tape, and fill in the blanks of Model No., Quantity and Inspection date.
 (Quantity per a packing case: 1000pcs.)

正規包装状態での質量: 3.0 kg(参考値) Formal packaged mass: Approximately 3.0kg